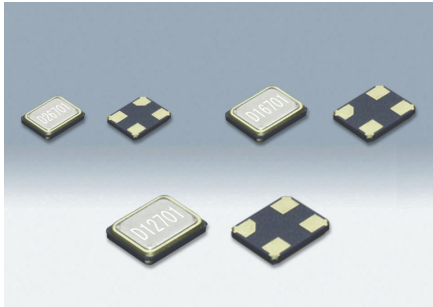


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器

DSX211S/DSX211SH/DSX221SH/DSX321SH



实际尺寸 DSX211S/SH □ DSX221SH □
DSX321SH □

■ 优点

- 小型·薄型·SMD晶体谐振器 DSX211S/SH: 2016尺寸、厚度0.45mm
DSX221SH: 2520尺寸、厚度0.45mm
DSX321SH: 3225尺寸、厚度0.65mm
- 耐热性卓越, 高精度、高可靠性
- 支持广泛的频率 DSX211S: 76.8MHz、80MHz、96MHz
DSX211SH: 16MHz ~ 60MHz
DSX221SH: 12MHz ~ 54MHz
DSX321SH: 12MHz ~ 50MHz
- 依据AEC-Q200 (DSX211S除外)
- 支持工业设备使用 (频率温度特性: $\pm 50 \times 10^{-6} / -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$)



■ 用途

- 通信机、近距离无线模块、DVC、DSC、PC等小型设备
- 多媒体设备等车载用途 (依据AEC-Q200)
- 工业设备

■ 一般规格

| 项目 | 型号 | DSX211SH | DSX211S | DSX221SH | DSX321SH | |
|----------|----|---|---------------------|-------------------------|---|--|
| 频率范围 | | 16 ~ 30MHz / 30 ~ 60MHz | 76.8MHz/80MHz/96MHz | 12 ~ 24MHz / 24 ~ 30MHz | 30 ~ 54MHz / 12 ~ 20MHz / 20 ~ 32MHz / 32 ~ 50MHz | |
| 谐波次数 | | Fundamental | | | | |
| 负载电容 | | 8pF, 10pF, 12pF | | | | |
| 激励电平 | | 10μW (100μW max.) | 10μW (400μW max.) | 10μW (200μW max.) | | |
| 频率公差 | | $\pm 20 \times 10^{-6}$ (at 25°C) | | | | |
| 串联电阻 | | 100Ω max. / 50Ω max. | 30Ω max. | 120Ω max. / 50Ω max. | 40Ω max. / 80Ω max. / 50Ω max. / 40Ω max. | |
| 频率温度特性 | | $\pm 30 \times 10^{-6} / -30 \sim +85^{\circ}\text{C}$ (Ref. to 25°C) | | | | |
| 保存温度范围 | | -40 ~ +85°C | | | | |
| 包装单位 (1) | | 3000pcs./reel (φ 180) | | | | |

(1) 无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ DSX211S/DSX211SH [mm]

■ DSX221SH [mm]

■ DSX321SH [mm]

[mm]

■ 外形尺寸

■ 内部连接 (Top View)

#1、3为晶体端子
#2、4与防护罩连接
#2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考) (Top View)

■ 外形尺寸

■ 内部连接 (Top View)

#1、3为晶体端子
#2、4与防护罩连接
#2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考) (Top View)

■ 外形尺寸

■ 内部连接 (Top View)

#1、3为晶体端子
#2、4与防护罩连接
#2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考) (Top View)

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KDS\(大真空\)](#)